

智慧机房 V2.0 - 功能 #1187

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

功能 # 1237 (完结): OM-TH100项目

功能 # 981 (完结): 硬件设计

温湿度外壳开模

2017-10-16 13:44 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2017-10-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-10-30
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述
上盖修改 1.内部缺少一定位柱（固定PCB板）2.按键区需要加长柱（导向硅胶按键）3.上下的分模线印痕过深（痕迹过于明显）
下盖修改 1.大的卡扣位置有一处与整平不平齐（上盖与下盖合起后缝隙很不均横）
2.背面大的卡扣位置下与两定位孔中心一致加一条加强筋（此处有点软）3.边边有毛刺，影响触感

历史记录

#1 - 2017-10-16 13:44 - 黄虹琳

- 文件 上盖缺补部分.jpg 已添加

- 文件 下盖增补部分.jpg 已添加

#2 - 2017-10-16 13:45 - 黄虹琳

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1027/%E4%B8%8B%E7%9B%96%E5%A2%9E%E8%A1%A5%E9%83%A8%E5%88%86.jpg!

#3 - 2017-10-16 13:46 - 黄虹琳

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1026/%E4%B8%8A%E7%9B%96%E7%BC%BA%E8%A1%A5%E9%83%A8%E5%88%86.jpg!

#4 - 2017-10-16 16:48 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

同时与对方沟通，对方修改反馈后，记录，双方确认后转为已解决

#5 - 2017-10-28 12:39 - 盘贵星

- 父任务从 #979 变更为 #981

#6 - 2017-10-30 09:25 - 盘贵星

- 计划完成日期 被设置为 2017-10-30

- % 完成 从 0 变更为 100

2017-10-30 1、按修改的要求，完成修改磨具，2、今天安排量产前试模，没有问题安排直接生产。

#7 - 2017-10-30 09:25 - 盘贵星

- 主题从 温湿度首次试模总结及修改说明 变更为 温湿度LCD开模

- 类别 被设置为 硬件

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给 被设置为 盘贵星

#8 - 2017-10-31 09:36 - 盘贵星

- 主题从 温湿度LCD开模 变更为 温湿度外壳开模

#9 - 2017-11-09 09:33 - 盘贵星

- 文件 外壳.jpg 已添加

#10 - 2017-11-09 09:34 - 盘贵星

2017-11-9 1、外壳生产效果图!<http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1130/%E5%A4%96%E5%A3%B3.jpg>!

#11 - 2017-11-09 09:35 - 盘贵星

!<http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1130/%E5%A4%96%E5%A3%B3.jpg>!

#12 - 2017-11-29 09:06 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

文件

上盖缺补部分.jpg	46.3 KB	2017-10-16	黄虹琳
下盖增补部分.jpg	20.4 KB	2017-10-16	黄虹琳
外壳.jpg	2.08 MB	2017-11-09	盘贵星